

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-012

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

##### （一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

##### （二）业绩预告情况

预计净利润为负值；

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损： <u>20,000</u> 万元 - <u>30,000</u> 万元	亏损： <u>37,776.93</u> 万元
	比上年同期增长：20.59% -47.06%	
扣除非经常性损 益后的净利润	亏损： <u>24,000</u> 万元 - <u>35,000</u> 万元	亏损： <u>41,769.12</u> 万元
	比上年同期增长：16.21% -42.54%	
营业收入	<u>190,000</u> 万元 - <u>247,000</u> 万元	<u>213,138.60</u> 万元
扣除后营业收入	<u>185,000</u> 万元 - <u>242,000</u> 万元	<u>210,066.14</u> 万元

注：本公告格式中的“万元”均指人民币万元。

#### 二、与会计师事务所沟通情况

公司2023年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关的重大事项与年报会计师事务所进行了预沟通，公司与年报会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

#### 三、业绩变动原因说明

2023年公司亏损的主要原因是：

报告期内公司PCB业务、系统及卫星业务受行业及客户需求影响与预期偏差

较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失。虽然公司传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务按计划运营中，但目前未能完全覆盖前述亏损。同时公司综合上述影响、业务情况及盈利状况根据会计政策计提相关减值损失。

1、公司 PCB 业务在第二季度以来面临行业严峻、通信射频 PCB 领域普遍出现下滑、最大客户业绩大幅下滑导致其订单突发性大幅缩减等困难，导致公司 PCB 业务低于预期、亏损加大；另一方面，PCB 行业的不景气影响了公司第二季度推进引入战略合作方工作的进度，导致 PCB 业务扭亏减亏工作进程未达到原预期。前述行业及客户的情况变化导致公司 PCB 业务亏损大幅增加，同时公司根据业务情况对 PCB 业务计提减值损失，综合导致 PCB 业务预计亏损 1.5-2 亿元，对公司业绩造成较大负面影响。目前公司正针对 PCB 业务积极采取开拓国内外市场等措施，争取实现减亏、扭亏，提高 PCB 业务盈利能力。

2、卫星及无线业务前期在国家级行业政策导向积极且一季度实现较好增长的背景下公司预期比较乐观，但第二第三季度以来相关项目推进未达原预期进度，目前短期内客户订单需求释放未达预期，同时公司仍在持续投入研发，导致整体卫星及系统业务仍在持续亏损。

3、公司因汇率波动发生外汇衍生产品损失约 2000-3000 万元。

4、公司综合上述影响、业务情况及盈利状况根据会计政策计提资产减值损失及信用减值损失，除上述 PCB 业务外预计计提减值金额为 6,000 万元-12,000 万元，主要为公司与实际控制人黄华昌、深圳市金泰诺技术管理有限公司于 2021 年 12 月 31 日进行的一揽子交易（具体情况详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露的《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的公告》）预计计提信用减值损失 4,600 万元左右，最终减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。另外，截至 2022 年末，公司根据会计政策对上述一揽子交易项目累计计提信用减值损失 2,300 万元，2023 年度预计新增计提信用减值损失 4,600 万元左右。目前一揽子交易正在推进房产变更手续，交易对方将会根据约定在取得龙岗工业园不动产权证书后付清剩余款项，预计今年上半年度内能完成回款，交易相关应收款项收回后公司将会根据会计准则做相应会计处理。

以上为公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，公司 2023

年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。

#### **四、其他相关说明**

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2023 年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日